Spécialisée dans le développement, la production et la vente de composants semi-conducteurs RF, hyperfréquences et millimétriques pour applications Télécom, Espace, Défense, Automobile et ISM, United Monolithic Semiconductors implantée en France (Villebon) et en Allemagne (Ulm) est une joint venture créée en 1996 entre Thales et EADS Deutschland GmbH.

Nous recherchons pour notre établissement de VILLEBON (91) un(e) :

INGÉNIEUR METHODES D'ASSEMBLAGE (H/F)

Au sein du groupe packaging et méthodes d'assemblage, vous aurez la responsabilité de développer et d'améliorer les méthodes relatives à la fabrication et au test électrique des produits d'UMS et des outillages associés :

A ce titre :

- Vous participerez à la sélection et au suivi de nos sous-traitants d'assemblage de production. Vous définirez le cahier des charges et les dossiers de production utilisés. Vous serez l'interface privilégiée de nos sous-traitants afin de garantir que les produits réalisés respectent les plans et le cahier des charges définis.
- Vous assurerez les fonctions d'ingénieur méthodes relatives à la conception, à la réalisation et à la mise au point des outillages d'assemblage et de tests électriques utilisés en interne de nos ateliers.
- Vos connaissances en électronique et hyperfréquence vous permettrons d'améliorer et de participer à la mise au point des produits dont vous aurez suivi le développement.
- Vous contribuerez à l'amélioration et la fiabilisation de la base de données technique en collaboration avec le bureau d'étude mécanique et veillerez à son intégration optimale à notre outil d'ERP GPAO.
- En collaboration avec les équipes qualité et fiabilité, vous pourrez être amené à supporter les actions d'expertise technique et technologique effectuées sur les composants.

Formation ingénieur en électronique hyperfréquences. Ou matériaux appliqués à l'assemblage des composants électroniques.
Bonnes connaissances en électronique et tests hyperfréquences.
Expérience significative en techniques d'assemblage microélectronique et procédés industriels de production de composants électroniques.
Expérience de mise en place et de gestion technique de sous-traitances d'assemblage microélectronique.
Très bon niveau d'anglais exigé.

Contact :
United Monolithic Semiconductors
Laurence LONGUET
10 avenue du Québec – SILIC 521
91946 COURTABEUF Cedex
Email : laurence.longuet@ums-gaas.com
www.ums-gaas.com